

產品：片狀口香糖

目標：測量片狀口香糖的硬度和抗彎曲能力（硬度部分）

動作模式：穿刺測試

測試模式：

速度	測試模式	啟點	目標	延遲
1 mm/s	距離(壓)	5gf	5 mm	0 sec

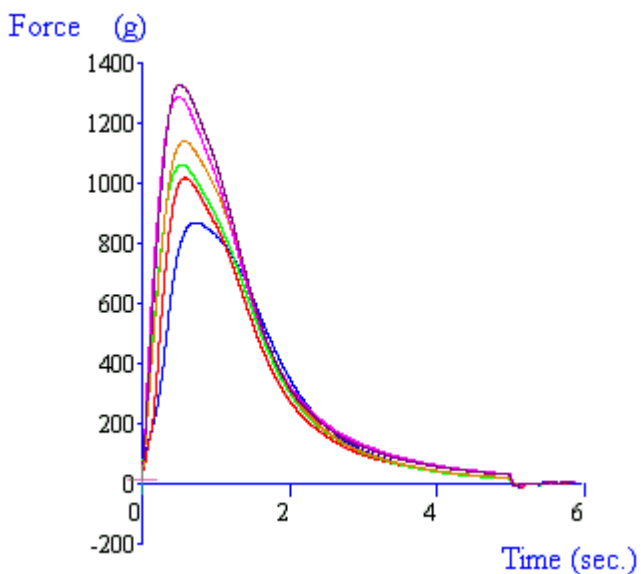
配件：

直徑 2mm 柱形探頭、測試台

實驗設置：

將帶孔板固定在重型平台上，並將 2 毫米圓柱形探頭連接到稱重感測器上。將平台移動並鎖定在使探頭能夠從中心穿透帶孔板的位置。將樣品從包裝中取出，並將其放置在支架的中心位置，測試溫度為 20°C，測試即將開始。

曲線圖：



計算項目：

☒ Max Force

結果：

樣品	平均最大正力 ' 硬度 ' (+/-S.D.)(g)
A	1114.3 +/- 157.3

備註：

- 測試前樣品的儲存、包裝和處理被視為測試樣品時可能出現的可變條件。應確定這些條件並保持恆定，以便進行比較。
- 在嘗試最佳化測試設定時，建議首次測試時使用最硬的樣品，以預測所需的最大測試範圍，並確保力值足以測試所有後續樣品。